

科技部 書函

機關地址：台北市和平東路二段106號

聯絡人：林惠珍 助理研究員

電話：02-2737-7287

傳真：02-2737-7248

電子信箱：hclin@most.gov.tw

受文者：國立交通大學

發文日期：中華民國108年3月11日

發文字號：科部科字第1080016052號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：敬邀貴校參觀「IC60-積體電路特展」，請查照。

說明：

- 一、旨揭展覽於去(107)年9月8至18日假台北華山文創園區舉辦，因廣受熱列迴響，將於本(108)年4月19日(五)至4月28日(日)，假高雄駁二藝術特區(B6倉庫)原貌重現。
- 二、「IC積體電路特展」係積體電路發明60週年，以【晶片無所不在·未來無限可能】為展出主軸，讓大眾深入了解積體電路的發明是如何翻轉科技、改變世界進程。本次IC積體電路特展包含「積體電路發展歷史」、「半導體製程體驗」與「產業合作夥伴」等內容，歡迎各界人士共襄盛舉，一同見證60年的歷程，並展望下個甲子之發展。
- 三、詳細活動訊息參閱：<https://ic60.scitechvista.nat.gov.tw/>
- 四、聯絡資訊：半導體中心劉軒佑小姐03-5726100分機7747 shuan@narlabs.org.tw

正本：專題研究計畫受補助單位（共305單位）

副本：財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心、本部科教國合司

科技部

108/03/11
16:16:41
電子印章

裝

訂

線